10/5371,5/53

Rec'd PCT/PTO 31 MAY 2005 (12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005 年4 月14 日 (14.04.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/034166 A1

(51) 国際特許分類7:

_

H01J 9/42

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/014573

(22) 国際出願日:

2004年9月28日(28.09.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-343020 2003年10月1日(01.10.2003) JF

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 伊倉 恒生

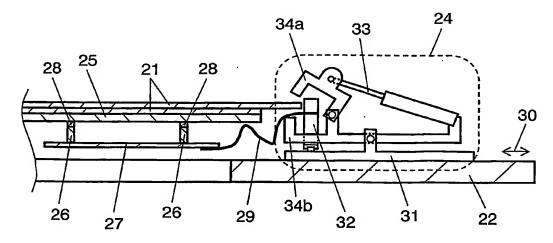
(IKURA, Tsuneo). 脇谷 敬夫 (WAKITANI, Takao). 大谷 俊哉 (OTANI, Toshiya).

- (74) 代理人: 岩橋 文雄,外(IWAHASHI, Fumio et al.); 〒 5718501 大阪府門真市大字門真 1 O O 6 番地 松下電器産業株式会社内 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,

[続葉有]

(54) Title: LIGHTING INSPECTION DEVICE FOR DISPLAY PANEL AND DISPLAY PANEL PRODUCING METHOD

(54) 発明の名称: ディスプレイパネルの点灯検査装置およびディスプレイパネルの製造方法



(57) Abstract: In lighting inspection of a display panel, a display condition equivalent to that of the display panel in a product state is realized to improve inspection accuracy. A lighting inspection device for performing inspection with a display panel (21) lit for display has a circuit board (27) on which a drive circuit for lighting for display the display panel (21) is provided, a chassis (25) having electrical conductivity providing ground potential for the drive circuit, and electrically conductive pillars (26) that is fixed to the chassis (25) and on which the circuit board (27) is installed. The chassis (25) and the pillars (26) are connected with soft metal (28) in between.

【 (57) 要約: ディスプレイパネルの点灯検査を行う際に、製品状態のディスプレイパネルの表示状態と同等の表示状態を実現し、検査精度を向上させる。ディスプレイパネル(21)を点灯表示させて検査を行う点灯検査装置において、ディスプレイパネル(21)を点灯表示させるための駆動回路を設けた回路基板(27)と、駆動回路の接地電位となる導電性を有するシャーシ(25)と、このシャーシ(25)に固定され且つ回路基板(27)を取り付けるための導電性を有する支柱(26)とを有し、シャーシ(25)と支柱(26)とは軟質金属(28)を介して接続されている。



WO 2005/034166 A1



SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), $\neg - \neg \triangleright \mathcal{T}$ (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), $\exists - \neg \neg \checkmark$ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。



明細書

ディスプレイパネルの点灯検査装置およびディスプレイパネルの製造方 法

5

10

15

20

25

技術分野

本発明は、プラズマディスプレイパネルなどのディスプレイパネルに 駆動回路を実装する前に、ディスプレイパネルに点灯信号を入力して画 像表示することで画像品質検査を行うディスプレイパネルの点灯検査装 置とディスプレイパネルの製造方法に関する。

背景技術

一般に、プラズマディスプレイ装置などのフラットディスプレイ装置は ディスプレイパネルに駆動回路を実装して製品化している。このような 製造工程では、ディスプレイパネルに駆動回路を実装する実装工程に不 良のパネルが流れないように、駆動回路実装前にパネルに点灯信号を入 力し点灯検査を行っている。

この種のディスプレイパネルの点灯検査装置として、検査用プローブピンを用いたものが、例えば特許第2953039号公報に開示されている。また、検査用プローブピンに代えて、フレキシブルプリント配線板(以下、FPCと呼ぶ)に形成した電極を点灯検査用のプローブとして用いることも考えられている。

しかしながら、このような点灯検査装置においては、検査装置の電気 的特性が製品状態の電気的特性と異なるために、ディスプレイパネル単 体の特性を正確に検査できないといった課題があった。



本発明は、このようなディスプレイパネルの点灯検査を行う際に、検査 装置の影響を受けずにディスプレイパネル単体の特性を正確に検査し、 製品状態のディスプレイパネルの表示状態と同等の表示状態を実現して 点灯検査の検査精度を向上させることを目的とする。

5

15

発明の開示

上記目的を達成するために、本発明のディスプレイパネルの点灯検査装置は、ディスプレイパネルを点灯表示させて検査を行う点灯検査装置において、ディスプレイパネルを点灯表示させるための駆動回路を設けた回路 基板と、駆動回路の接地電位となる導電性を有するシャーシと、シャーシ に固定され且つ回路基板を取り付けるための導電性を有する部材とを有し、シャーシと部材とを軟質金属を介して接続した構成としている。

このような構成とすることにより、ディスプレイパネル単体の特性を正確に検査し、製品状態のディスプレイパネルの表示状態と同等の表示状態 を実現して点灯検査の検査精度を向上させることができる。

図面の簡単な説明

図1はPDPの構造を示す断面斜視図である。

図2はPDPの平面図である。

20 図3はPDPを用いたプラズマディスプレイ装置の内部の配置構造を 示す分解斜視図である。

図4はプラズマディスプレイ装置において筺体内に収容される部材の端部の断面図である。

図5は本発明の実施の形態におけるディスプレイパネルの点灯検査装 25 置の全体構成を示す斜視図である。



図6は同点灯検査装置の要部構成を示す断面図である。

図7は軟質金属を形成していない場合の支柱とシャーシの接続部分の断面図である。

図8は本発明の実施の形態における点灯検査装置の支柱とシャーシの 5 接続部分の断面図である。

図9は同点灯検査装置の支柱に軟質金属を形成した状態を示す断面図である。

図10は同点灯検査装置の支柱とシャーシに軟質金属を形成した状態を示す断面図である。

10

25

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の一実施の形態について、ディスプレイパネルとしてプラズマディスプレイパネル(以下、PDPと呼ぶ)を例として図面を参照して説明する。

15 まず、PDPの構造について図1を用いて説明する。図1はPDPの構造を示す断面斜視図である。図1に示すように、ガラス基板などの透明な前面基板1上には、ストライプ状の走査電極2とストライプ状の維持電極3とで対をなす表示電極が複数形成され、さらに表示電極を覆うように誘電体層4が形成され、その誘電体層4上に保護層5が形成されている。

また、前面基板1に対向配置される背面基板6上には、走査電極2および維持電極3と直交する方向に、ストライプ状のアドレス電極7が複数形成されており、このアドレス電極7を覆うように誘電体層8が形成されている。誘電体層8上にはアドレス電極7と平行に複数の隔壁9が形成されており、隣り合う隔壁9の間にアドレス電極7が位置するよう

PCT/JP2004/014573

な配置となっている。隣り合う隔壁9間の誘電体層8上には赤、緑、青の各色に発光する蛍光体層10が設けられている。

これらの前面基板1と背面基板6とを、基板間に微小な放電空間を形成するように対向配置して周囲を封着し、放電空間に例えばネオンとキセノンの混合ガスを放電ガスとして封入してPDP11を構成している。走査電極2および維持電極3とアドレス電極7との立体交差部に単位発光領域である放電セルが形成され、赤、緑、青の各色に発光する蛍光体層10が隣接して配置された3つの放電セルにより1つの画素を構成してカラー表示を行う。

図2はPDP11を示す平面図であり、図2(a)、図2(b)はそれ 10 ぞれPDP11を背面側、前面側から見た図である。 PDP11の前面 基板1および背面基板6はほぼ矩形状であり長辺と短辺を有している。 図2(a)に示すように、前面基板1の短辺である左右両端部には、水 平方向に伸びて形成された走査電極2または維持電極3それぞれにつな がる電極端子を所定の数だけ並べて形成することにより電極端子ブロッ 15 ク12を設けている。この電極端子プロック12は複数のプロックに分 かれて配置されており、各々の電極端子ブロック12に信号伝達手段で あるFPCが接続される。また図2(b)に示すように、背面基板6の 長辺である上下両端部には、垂直方向に伸びて形成されたアドレス電極 20 7につながる端子を所定の数だけ並べて形成することにより電極端子ブ ロック13を設けている。この電極端子ブロック13は複数のブロック に分かれて配置されており、各々の電極端子プロック13に信号伝達手 段であるFPCが接続される。アドレス電極7は背面基板6の上下方向 の中央部で切れてPDP11の上半分の領域と下半分の領域とに分かれ て形成されており、このPDP11は、上半分の領域と下半分の領域の 25

10

15

それぞれにおいて走査電極2をほぼ同じタイミングで順次スキャンを行う、いわゆるデュアルスキャン方式のパネルを一例として示している。

このようなPDP11においては、走査電極2に走査パルスを印加するとともに所望のアドレス電極7にアドレスパルスを印加して、走査電極2とアドレス電極7との間でアドレス放電を発生させることにより点灯させる放電セルを選択する。その後、走査電極2と維持電極3との間に、極性が交互に反転する周期的な維持パルスを印加することにより、アドレス放電が発生した放電セルにおいて走査電極2と維持電極3との間で維持放電を発生させる。この維持放電で蛍光体層10が発光することにより画像表示が行われる。

図3にPDP11を組み込んだプラズマディスプレイ装置の全体構成の一例を示している。図3において、PDP11を収容する筐体は、前面枠14と金属製のバックカバー15とから構成され、前面枠14の開口部には光学フィルターおよびPDP11の保護を兼ねたガラスなどからなる前面カバー16が配置されている。また、この前面カバー16には電磁波の不要輻射を抑制するために例えば銀蒸着などが施されている。さらに、バックカバー15には、PDP11などで発生した熱を外部に放出するための複数の通気孔15aが設けられている。

PDP11は、アルミニウムなどからなり導電性を有するシャーシ1 7の表面側に熱伝導シート18を介して接着することにより保持され、そしてシャーシ17の背面側には、PDP11を駆動させるための複数の回路基板19が取り付けられている。熱伝導シート18は、PDP11で発生した熱をシャーシ17に効率よく伝えて放熱を行うためのものである。また、回路基板19はPDP11の駆動とその制御を行うための電気回路を備えており、その電気回路とPDP11の端部に形成され

20

25

た電極端子ブロック12、13とは、シャーシ17の四辺の端部を越えて延びる複数のFPC(図示せず)によって電気的に接続されている。

また、シャーシ17の後面には、バックカバー15や回路基板19を固定するための部材である支柱部17aが設けられている。シャーシ17は例えばダイカスト形成されたものであり、支柱部17aはシャーシ17の平板状部分とともに一体形成されている。回路基板19が支柱部17aに固定されることで、シャーシ17は回路基板19に備えられた電気回路の接地電位として機能している。

図3に示したプラズマディスプレイ装置において、筐体内に収容され 10 る部材の端部の断面図を図4に示す。図4に示すように、回路基板19とPDP11とはFPC20により接続されており、FPC20の長さをできるだけ短くするために、回路基板19はPDP11の端部に近い位置に設置されている。

次に、PDPの製造方法について説明する。

15 まず、前面基板 1 上に走査電極 2 および維持電極 3 を形成し、この走査電極 2 および維持電極 3 を覆うように前面基板 1 上に誘電体層 4 を形成する。その後、誘電体層 4 上に保護層 5 を形成する。

また、背面基板 6 上にアドレス電極 7 を形成し、このアドレス電極 7 を覆うように背面基板 6 上に誘電体層 8 を形成する。その後、誘電体層 8 上に隔壁 9 を形成し、次に蛍光体層 1 0 を形成する。

次に、上記のように蛍光体層10などを形成した背面基板6の周囲に ガラスフリットを塗布して乾燥させ、この背面基板6と保護層5などを 形成した前面基板1とを重ね合わせて熱処理することにより、前面基板 1と背面基板6の周囲をガラスフリットで封着する。次に、前面基板1 と背面基板6との間に形成された放電空間を排気した後、所定量の放電

10

20

25

ガスを封入することによりPDP11が得られる。

以上のような工程を経て得られたPDP11は、一般に動作電圧(全面均一に点灯させるために必要な電圧)が高く放電自体も不安定である。そこで、主に走査電極2と維持電極3との間に交番電圧を印加して、すべての放電セルにおいて所定の時間にわたって強制的に放電を起こすことによりエージングを行い、動作電圧を低下させるとともに放電特性を均一化かつ安定化させる。

エージングが終了した後、PDP11の点灯検査を行って良品と不良品の判定を行う。すなわち、PDP11に駆動回路を実装する前に、PDP11を点灯表示させて検査を行い、PDP11単体の良品と不良品を判定する。良品と判定したPDP11については、電極端子ブロック12、13にFPCを取り付けて、さらに駆動回路などを実装し、前面枠14とバックカバー15とから構成される筐体内に設置することにより、図3に示したプラズマディスプレイ装置が得られる。

15 次に、PDP11のようなディスプレイパネルを点灯検査するときに 使用する点灯検査装置について説明する。

図5は本発明の一実施の形態によるディスプレイパネルの点灯検査装置の全体構成を示す斜視図であり、図6はその要部構成を示す断面図である。これらの図において、ディスプレイパネル21として前述したPDP11を用いている。

図5に示すように、この点灯検査装置では、本体ベース部22にディスプレイパネル21の4隅を保持するためのパネル保持手段23が設けられ、ディスプレイパネル21の電極端子が形成された辺に対応する位置には、ディスプレイパネル21に点灯信号を供給するための信号供給装置24が配置されている。なお、図2に示すようにPDP11は4辺

に電極端子が形成されているため、その4辺に対応する位置に信号供給 装置24が配置されるが、図5では一部の信号供給装置24を省略して 示している。

また、図6に示すように、点灯検査を行う際にはディスプレイパネル 21が載置される導電性を有するシャーシ25が設けられている。この 5 シャーシ25の背面側には、導電性を有する部材である支柱26を介し て、ディスプレイパネル21を点灯表示させるための駆動回路を設けた 回路基板27を取り付けており、シャーシ25と支柱26との接続部分 には軟質金属28が設けられている。駆動回路からの点灯信号は、回路 基板27に接続された信号伝達手段29によってディスプレイパネル2 10 1の電極端子に供給される。この信号伝達手段29は例えばFPCによ って構成される。また、本体ベース部22上に、矢印30の方向に移動 可能なスライドベース31を設けており、このスライドベース31には、 信号伝達手段29の端部を固定するための保持手段32、および、ディ スプレイパネル21に点灯信号が供給されるようにディスプレイパネル 15 21の電極端子と信号伝達手段29の端子とを接触させて保持するため の接触接続手段33を設けている。接触接続手段33は、先端部が開閉 自在となるように軸支された押えユニット34aおよび受けユニット3 4 b と、それらを回動させるための駆動手段とによって構成されている。 押えユニット34aおよび受けユニット34bによって信号伝達手段2 20 9をディスプレイパネル21に押しつけることにより、駆動回路からの 点灯信号が、信号伝達手段29を介してディスプレイパネル21の電極 端子に供給されるように構成されている。そして、スライドベース31、 保持手段32および接触接続手段33によって、前述の信号供給装置2 4を構成する。 25

10

15

20

次に、上記構成の点灯検査装置の動作について説明する。

まず、点灯検査対象のディスプレイパネル21をパネル保持手段23 に装着するときに、接触接続手段33とディスプレイパネル21とが干渉しないようにするため、信号供給装置24をシャーシ25から離れる方向にスライドベース31によって移動させるとともに、押えユニット34aと受けユニット34bとを開いた状態にする。この状態で、ディスプレイパネル21をパネル保持手段23に装着して適宜位置合わせを行ってシャーシ25上に載置した後、信号供給装置24をディスプレイパネル21に近づく方向に移動させる。その後、押えユニット34aと受けユニット34bの少なくとも一方を回動させて押えユニット34aと受けユニット34bとの間にディスプレイパネル21の端部と信号伝達手段29の端部を挟み込む。これにより、ディスプレイパネル21の電極端子と信号伝達手段29の端子とが接触した状態で保持される。

以上の動作の後、回路基板27に設けた駆動回路から信号伝達手段29を介してディスプレイパネル21に点灯信号を供給し、点灯表示して点灯検査を行う。点灯検査が終了すると、押えユニット34aと受けユニット34bとによってディスプレイパネル21の端部と信号伝達手段29の端部を挟んだ状態を解除する。その後、信号供給装置24とディスプレイパネル21との干渉を避けるため、信号供給装置24をディスプレイパネル21をシャーシ25およびパネル保持手段23から取り外す。以降は、上記と同じ動作により点灯検査対象のディスプレイパネル21を交換し、点灯検査を繰り返し行う。

ところで、ディスプレイパネル21の点灯検査を行う場合、製品にし 25 たときの表示状態と同等の表示状態が得られるようにして点灯検査を行

15

20

25

うことが好ましい。

図4に示すディスプレイ装置では、前述したように回路基板19はPDP11の端部に寄せて設置されるのに対し、図6に示すディスプレイパネル21の点灯検査装置では、信号供給装置24と回路基板27との干渉を避けるために、図4のディスプレイ装置に比べて回路基板27の設置場所を内側の方に移動しなければならない。そのため、ディスプレイ装置に用いるシャーシ17をそのまま点灯検査装置に用いることはできない。

そこで、点灯検査装置に用いるシャーシ25を、ディスプレイ装置に 10 用いるシャーシ17と同様にダイカストで作製することが考えられるが、 この場合には金型製作が必要になり莫大なコストが発生する。

また、汎用性が高く低コストの点灯検査装置用のシャーシを得る方法として、回路基板を固定するための支柱を、平板形状のシャーシ上の適当な位置にビスを用いて固定することが考えられる。しかしながら、この場合には図7に示すように、シャーシ25の表面と支柱26の表面が微視的に見るとそれぞれの表面粗さをもって形成されているために、シャーシ25と支柱26の接続部分において点接触しているに過ぎない。その結果、ディスプレイ装置に用いるシャーシ17に比べて、点灯検査装置のシャーシ25と支柱26との間の接触電気抵抗が増大しインピーダンスが増大する。

ここで、ディスプレイパネル21の点灯検査装置におけるシャーシ25は、単に機構的に存在しているだけでなく、回路基板27に設けられた駆動回路の接地電位であるという電気的に重要な機能をも有している。すなわち、PDPのようなディスプレイパネル21の点灯時には、回路基板27から支柱26を介してシャーシ25に大電流が流れることにな

10

15

るため、駆動回路の接地電位という機能は特に重要となる。このため、 点灯検査装置において上記のようにシャーシ25と支柱26との間のイ ンピーダンスが増大した場合には、シャーシ25をダイカスト形成した 図3、4に示した実製品の場合と比べると、ディスプレイパネル21に 印加される駆動波形が歪むことが分かった。その結果、ディスプレイパネル21に ネル21の点灯検査において、ディスプレイパネル21が製品になった ときと同一の表示状態を実現できず、検査精度が低くなり、次の工程へ 不良パネルを送ることになったり良品パネルを誤って不適合品と判定す るような検査漏れや誤検出が発生することになる。

本実施の形態による点灯検査装置では、図6に示したように、シャーシ25と支柱26とが対面する部分には軟質金属28が設けられており、その様子を拡大して図8に示している。ここで、軟質金属28を介して対面するシャーシ25の表面と支柱26の表面をそれぞれの接続面としている。図8に示すように、シャーシ25の接続面と支柱26の接続面とは或る表面粗さを有しており、軟質金属28を設けることによって、その表面粗さによる凹凸を埋めてシャーシ25と支柱26とが面接触するように構成されている。このため、シャーシ25と支柱26との間のインピーダンスを小さくすることができる。次に、このような構成を得る方法について説明する。

20 まず、図9に示すように、支柱26の接続面に軟質金属28を形成する。軟質金属28の材料としては純金を用い、めっき法により所望の膜厚になるように軟質金属28を形成するが、めっき法の他に電子ピーム蒸着法、塗布乾燥法、スパッタ法、CVD法(化学蒸着法)などを用いることができる。このようにして形成される軟質金属28は、支柱26の接続面の凹凸に沿ってほぼ均一な膜厚となる。なお、軟質金属28を

10

形成する前に支柱26の接続面を脱脂、洗浄などの方法で清浄化して軟質金属28との密着性を向上させ、不要な接触電気抵抗の増加を抑制するようにする。

次に、上記のように軟質金属28を形成した支柱26を、シャーシ25にシャーシ側から0.2N・m~1.0N・mのトルクによってピスで固定する。ビスの締め付けトルクにより支柱26に形成された軟質金属28が変形し、支柱26の接続面の凹凸およびシャーシ25の接続面の凹凸が軟質金属28によって埋められ、支柱26とシャーシ25とが軟質金属28を介して面接触する。このようにして図8に示す構成が得られる。

次に、支柱26の接続面に形成する軟質金属28の厚みについて説明 する。支柱26の接続面とシャーシ25の接続面とはそれぞれ或る表面 粗さを有しており、支柱 2 6 の接続面の平均粗さ R a を X (μ m)とし、 シャーシ25の接続面の平均粗さRaをY(μm)とする。そして、T a=X+Yとする。このとき、支柱26に形成する軟質金属28の膜厚 15 $T1(\mu m)$ を $Ta(\mu m)$ とすると、支柱 26をシャーシ 25に取り 付けてビスで固定したとき、軟質金属28が変形することによって、支 柱26の表面とシャーシ25の表面との間の凹凸部分が軟質金属28で 埋められることになる。したがって、支柱26に軟質金属28を形成す る際、軟質金属28の膜厚T1をTa(μm)以上の値に設定すること 20 により、支柱26とシャーシ25とを、各接続面のほぼ全体にわたって 面接触させることができる。また、軟質金属28の膜厚T1をTα(μ m)よりも薄くすると、支柱26とシャーシ25との接触面積が小さく なり、支柱26とシャーシ25との間のインピーダンスが増大するため 好ましくない。なお、平均粗さは算術平均粗さであってもよいし、十点 25

10

15

20

25

平均粗さであってもよい。

また、支柱 26 の接続面の表面粗さの最大高さ、すなわちピーク高さをXp (μ m) とし、シャーシ 25 の接続面の表面粗さの最大高さ、すなわちピーク高さをYp (μ m) とする。ここで、接続面のピーク高さとは、接続面の凹凸において最も低い位置と最も高い位置との高さの差をいう。そして、Tb=Xp+Ypとする。このとき、支柱 26 に形成する軟質金属 28 の膜厚 T1 (μ m) を Tb (μ m) とすると、支柱 26 とシャーシ 25 とを、より確実に各接続面の全体にわたって面接触させることができる。なお、支柱 26 に形成する軟質金属 28 の膜厚 T1 をさらに厚くしてもかまわないが、その場合には必要以上にコストが増加することになるため、それらを考慮して膜厚を適宜設定すればよい。

なお、図9においては支柱26の接続面にのみ軟質金属28を形成した場合を示しているが、軟質金属28を、シャーシ25の接続面にのみ形成するようにしてもよい。また、図10に示すように、支柱26の接続面およびシャーシ25の接続面に軟質金属28を形成してもよい。軟質金属28は、材料として純金を用い、めっき法、電子ピーム蒸着法、塗布乾燥法、スパッタ法、CVD法(化学蒸着法)などを用いて形成すればよい。そして、軟質金属28を形成した支柱26を、軟質金属28を形成したシャーシ25にシャーシ側から0.2N・m~1.0N・mのトルクによってビスで固定する。この時のピスの締め付けトルクによりシャーシ25および支柱26に形成された軟質金属28が変形し、支柱26の接続面の凹凸およびシャーシ25の接続面の凹凸が軟質金属28によって埋められ、支柱26とシャーシ25とが軟質金属28を介して面接触する。このようにして図8に示す構成が得られる。

ここで、支柱 2 6 に形成する軟質金属 2 8 の膜厚を T 2 (μm)とし、

10

15

20

25

シャーシ 2 5 に形成する軟質金属 2 8 の膜厚を T 3 (μ m)とするとき、膜厚 (T 2 + T 3) の値を T a (μ m)以上の値に設定することにより、支柱 2 6 とシャーシ 2 5 とを、接続部分のほぼ全体にわたって面接触させることができる。また、膜厚 (T 2 + T 3)の値を T a (μ m)よりも薄くすると、支柱 2 6 とシャーシ 2 5 との接触面積が小さくなり、支柱 2 6 とシャーシ 2 5 との間のインピーダンスが増大するため好ましくない。さらに、膜厚 (T 2 + T 3)の値を T b (μ m)とすると、支柱 2 6 とシャーシ 2 5 とを、より確実に各接続面の全体にわたって面接触させることができる。なお、膜厚 (T 2 + T 3)の値を さらに大きくしてもかまわないが、その場合には必要以上にコストが増加することになるため、それらを考慮して膜厚を適宜設定すればよい。

また、図10のように支柱26の接続面およびシャーシ25の接続面に軟質金属28を形成する場合には、軟質金属28の膜厚T2,T3は、図9の場合における軟質金属28の膜厚T1よりも薄く設定することができる。すなわち、T2<T1、T3<T1とすることができるので、図9の場合に比べて図10の場合の方が、軟質金属28を容易に形成することができる。さらに図10の場合では、支柱26をシャーシ25に固定する際、支柱26およびシャーシ25のそれぞれに形成された軟質金属28同士が接触することになるので、支柱26とシャーシ25との接続部分でのインピーダンスを、図9の場合よりもさらに低減させることができる。

以上のように、軟質金属28を介して支柱26とシャーシ25とを接続することにより、支柱26とシャーシ25とを、軟質金属28を介して各接続面のほぼ全体にわたって面接触させることができる。このため、ディスプレイパネル21の点灯検査時においてディスプレイパネル21

に印加される駆動波形を、製品時のディスプレイパネル21に印加される駆動波形と同等のものとすることができる。したがって、ディスプレイパネル21の点灯検査を行う際に、製品状態のディスプレイパネルの表示状態と同等の表示状態を実現することができ、点灯検査の精度を向上させることができる。また、本実施の形態の場合には、点灯検査装置専用にダイカストでシャーシを作製する必要がなく、低コストの点灯検査装置を得ることができる。

15

なお、上記実施の形態では、軟質金属28の材料として純金を例示したが、支柱26をシャーシ25に固定する際に、支柱26の接続面の凹 凸とシャーシ25の接続面の凹凸が埋まる程度に変形する軟質金属であって低抵抗であればよく、例えば金を主成分とする合金、純銀あるいは銀を主成分とする合金などのように、金を含む材料や銀を含む材料を用いることができる。また、ディスプレイパネル21として電界放出ディスプレイなどにも適用することができる。

15

20

5

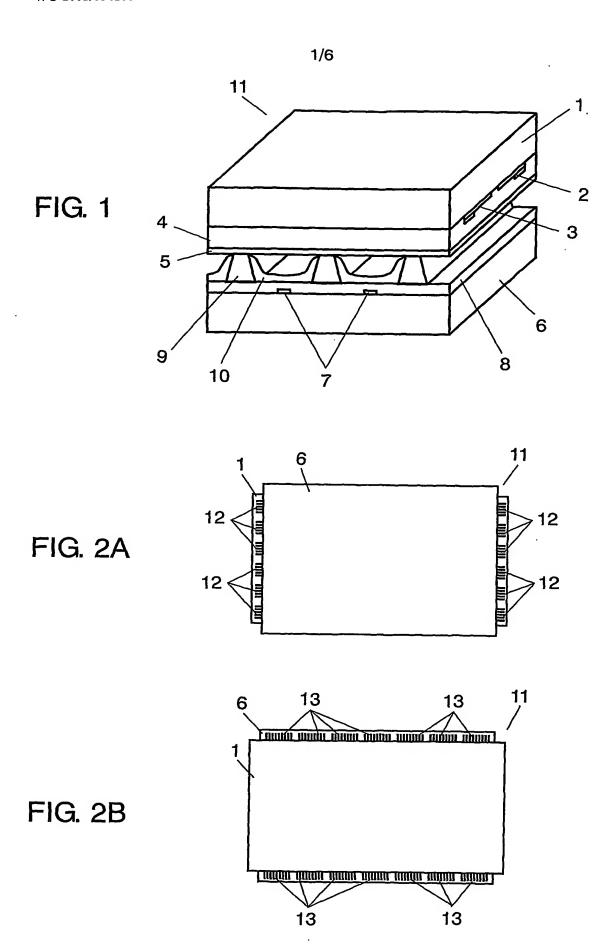
産業上の利用可能性

以上のように、発明によれば、ディスプレイパネルの点灯検査を行う際に、製品状態のディスプレイパネルの表示状態と同等の表示状態を実現するディスプレイパネルの点灯検査装置とディスプレイパネルの製造方法を提供することができ、プラズマディスプレイパネルなどの点灯検査などに有用である。

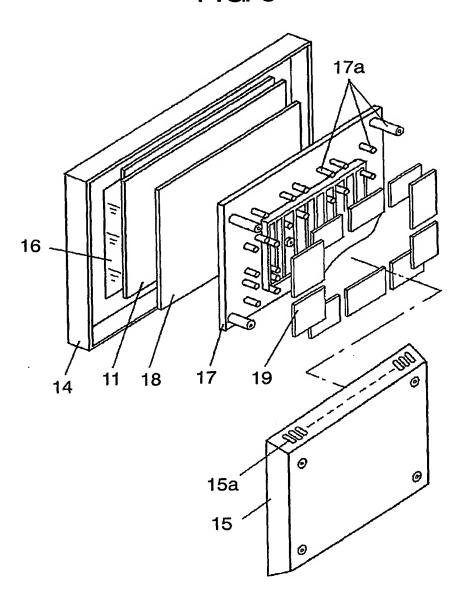
請求の範囲

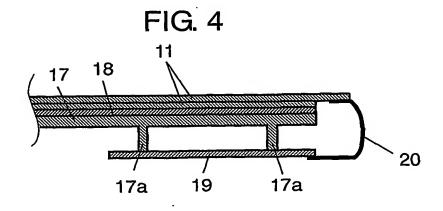
- 1. ディスプレイパネルを点灯表示させて検査を行う点灯検査装置において、ディスプレイパネルを点灯表示させるための駆動回路を設けた回路基板と、前記駆動回路の接地電位となる導電性を有するシャーシと、前記シャーシに固定され且つ前記回路基板を取り付けるための導電性を有する部材とを有し、前記シャーシと前記部材とを軟質金属を介して接続したことを特徴とするディスプレイパネルの点灯検査装置。
- 10 2.対面する部材の表面およびシャーシの表面の少なくとも一方に軟質 金属を形成したことを特徴とする請求項1に記載のディスプレイパネル の点灯検査装置。
- 3. 軟質金属の厚みが、部材の表面の粗さとシャーシの表面の粗さとの 15 和以上であることを特徴とする請求項2に記載のディスプレイパネルの 点灯検査装置。
- 4. 部材の表面の粗さとシャーシの表面の粗さとはそれぞれ平均粗さであることを特徴とする請求項3に記載のディスプレイパネルの点灯検査 20 装置。
 - 5. 部材の表面の粗さとシャーシの表面の粗さとはそれぞれ最大高さであることを特徴とする請求項3に記載のディスプレイパネルの点灯検査装置。

- 6. 軟質金属が金を含む材料であることを特徴とする請求項1に記載のディスプレイパネルの点灯検査装置。
- 7. 軟質金属が銀を含む材料であることを特徴とする請求項1に記載の ディスプレイパネルの点灯検査装置。
- 8. ディスプレイパネルに駆動回路を実装する前に、請求項1ないし7 のいずれかに記載の点灯検査装置を用いてディスプレイパネルを点灯表 示させて検査を行い、良品と不良品とを判定することを特徴とするディ 10 スプレイパネルの製造方法。



^{2/6} FIG. 3





^{3/6} FIG. 5

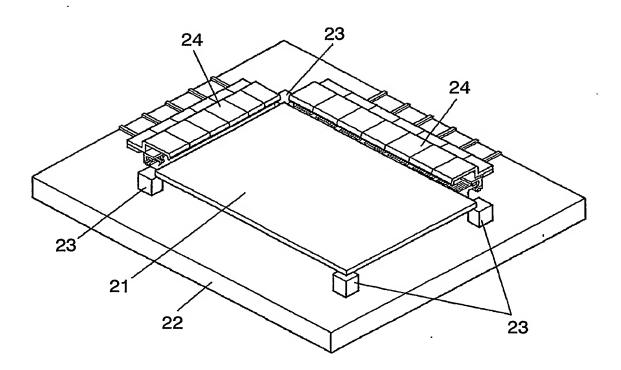
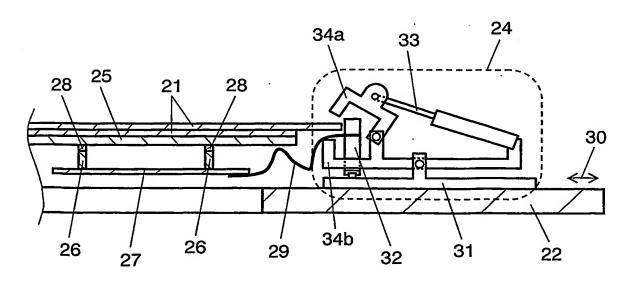


FIG. 6



4/6 FIG. 7

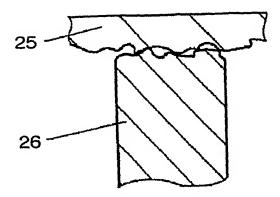
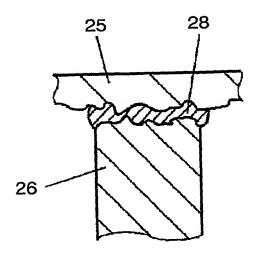


FIG. 8



5/6

FIG. 9

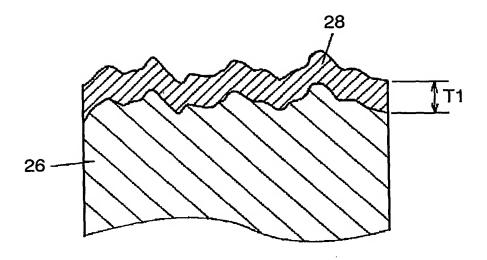
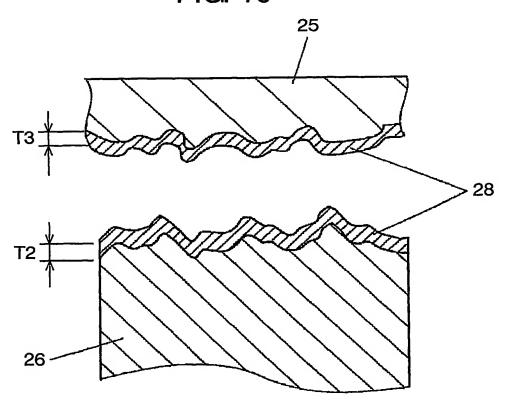


FIG. 10



6/6

図面の参照符号の一覧表

- 21 ディスプレイパネル
- 22 本体ベース部
- 24 信号供給装置
- 25 シャーシ
- 26 支柱
- 27 回路基板
- 28 軟質金属
- 29 信号伝達手段
- 31 スライドベース
- 32 保持手段
- 33 接触接続手段33
- 34a 押えユニット
- 34b 受けユニット

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/014573

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ H01J9/42					
. According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELDS SEARCHED					
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ H01J9/42-44, 11/02, G09F9/00, 352, H01R4/64, H05K7/14					
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004					
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)					
C. DOCUMEN	C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
Y A	JP 2002-134025 A (NEC Corp.), 10 May, 2002 (10.05.02), Full text; all drawings (Family: none)	,	1,6-8 2-5		
Y A	JP 54-68752 A (Fujitsu Ltd.), 02 June, 1979 (02.06.79), Full text; all drawings (Family: none)	,	1,6-8 2-5		
A	JP 2003-243855 A (Ricoh Co., 29 August, 2003 (29.08.03), Full text; all drawings (Family: none)	Ltd.),	1-8		
Further de	ocuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family			
Date of the actual completion of the international search 27 December, 2004 (27.12.04)		Date of mailing of the international search report 18 January, 2005 (18.01.05)			
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer			
Facsimile No. Telephone No. Telephone No. Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)					

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP2004/014573

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))					
Int. C	C1' H01J 9/42				
n ====================================	ニュと八冊				
B. 調査を行った最	Jのた分野 B小限資料(国際特許分類(IPC))				
朔国を11つに4	(小板食料 (国际10时))類 (II C) /	•			
Int. Cl ⁷ H01J 9/42-44, 11/02, G09F 9/00,352, H01R 4/64, H05K 7/14					
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの					
日本国実用新案公報 1922-1996年					
日本国公開実用新案公報 1971-2004年					
日本国登録実用		•			
日本国実用新案登録公報 1996-2004年					
国際調査で使用	目した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)			
	· ·	•			
			•		
	·				
C. 関連する	ると認められる文献				
引用文献の			関連する		
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	きは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号		
Y	JP 2002-134025 A	(日本電気株式会社), 20	1, 6-8		
Α	02.05.10,全文,全図, (ス	ファミリーなし)	2 - 5		
Y	JP 54-68752 A (富士	通株式会社),1979.0	1, 6-8		
Ā	6.02,全文,全図, (ファミリー	_ · · · · · · · ·	2 - 5		
]			_		
A	JP 2003-243855 A	(株式会社リコー) 200	1-8		
	3.08.29,全文,全図, (ファ				
			·		
	•	•			
1					
□ C欄の続:	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献					
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって					
もの 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論					
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの 以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明					
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行の新規性又は進歩性がないと考えられるもの					
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以					
文献(理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに					
「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの					
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献					
国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 10 1 000					
27. 12. 2004 18. 1. 2005					
国際調査機関の名称及びあて先特許庁審査官(権限のあ			2G 3107		
日本国特許庁 (ISA/JP)		堀部 修平	L		
郵便番号100-8915			1 44		
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3226			内線 3226		